

2026年3月期 決算説明会

マクニカホールディングス株式会社

2026年5月11日

本決算説明資料では、「集積回路及び電子デバイスその他事業」を半導体事業としています。
2026年3月期より「ネットワーク事業」のセグメント名称を「サイバーセキュリティ及びその他ITソリューション事業」と名称変更を行い、サイバーセキュリティ事業としています。
また、品目別の項目見直しを行い、「その他標準IC」を「マイコン」と「パワーIC他」に分割して掲載しております。これに伴い、2025年3月期についても、遡及修正しております。
尚、本決算説明資料P4～27におきましては、当社の成長戦略および事業別の収益構造を投資家の皆様により分かりやすく説明する目的から、決算開示セグメントとは異なる区分にて表示しております。
半導体セグメントとサイバーセキュリティセグメントから、CPSソリューション事業の数字を分離し、半導体事業、サイバーセキュリティ事業、CPSソリューション事業にて記載しております。
そのため、決算短信、データ編等の決算開示セグメントの数字と異なります。
尚、CPSソリューション事業への振り分けは、現時点では未確定であり、今後、前年同期比等の算定基礎数値が変更となる可能性があります。
P34のAppendix以降は、決算開示セグメントと同様の数字であり、半導体セグメントとサイバーセキュリティセグメントにCPSソリューション事業の数字が含まれております。

AGENDA

01. 実績報告

- ① 2025年度 業績ハイライト
- ② 2025年度 実績（連結）

02. 中期経営計画（2025年～2027年度）の進捗

- ① 全社
- ② 半導体事業
- ③ サイバーセキュリティ事業
- ④ CPSソリューション事業
- ⑤ 経営基盤強化

03. Appendix

- ① 四半期推移

01. 実績報告

① 2025年度 業績ハイライト

2025年度 業績ハイライト

単位：億円	第4四半期					FY25通期			FY26計画		
	実績	前年同期比		前四半期比		実績	前年比		計画	前年比	
売上高	3,260	+737	+29%	+133	+4%	12,142	+1,800	+17%	13,000	+858	+7%
半導体事業	2,694	+621	+30%	+14	+1%	10,286	+1,575	+18%	10,880	+594	+6%
サイバーセキュリティ事業	521	+108	+26%	+109	+26%	1,739	+200	+13%	1,960	+221	+13%
CPSソリューション事業	45	+7	+19%	+10	+30%	117	+25	+27%	160	+43	+37%
営業利益	137	+72	+113%	+29	+27%	420	+23	+6%	520	+100	+24%
半導体事業	97	+46	+87%	+8	+9%	325	+8	+2%	375	+50	+15%
サイバーセキュリティ事業	55	+13	+30%	+16	+42%	173	+32	+23%	201	+28	+16%
CPSソリューション事業	▲16	+13	-	+5	-	▲79	▲17	-	▲56	+23	-
親会社株主に帰属する純利益	94	+68	+256%	+21	+29%	278	+25	+10%	320	+42	+15%
平均為替レート（¥/USD）	155.95円					149.99円			150円（FY26計画）		

● **2025年度は、半導体・サイバーセキュリティともに2桁成長となり、増収増益**

半導体は、AI関連の増加に加え、海外での商流移管などもあり、売上高が初めて1兆円超え。

サイバーセキュリティは、エンドポイント、Webアプリケーション、クラウドセキュリティを中心に国内外で成長。

● **2026年度通期見通し**

半導体は、海外の成長に加え、国内の産業機器市場の回復を期待。

サイバーセキュリティは、国内・海外ともに需要は引続き増加する見込みであり、2桁成長を維持。

CPSソリューションは、スマートシティ/モビリティを中心に赤字幅を縮小しながらVision2030に向け投資を継続。

年間10円増配予想

配当の状況（1株当たり）

	中間	期末	年間	配当性向
2025年度	35円	35円	70円	45%
2026年度	40円 ※	40円 ※	80円 ※	45% ※

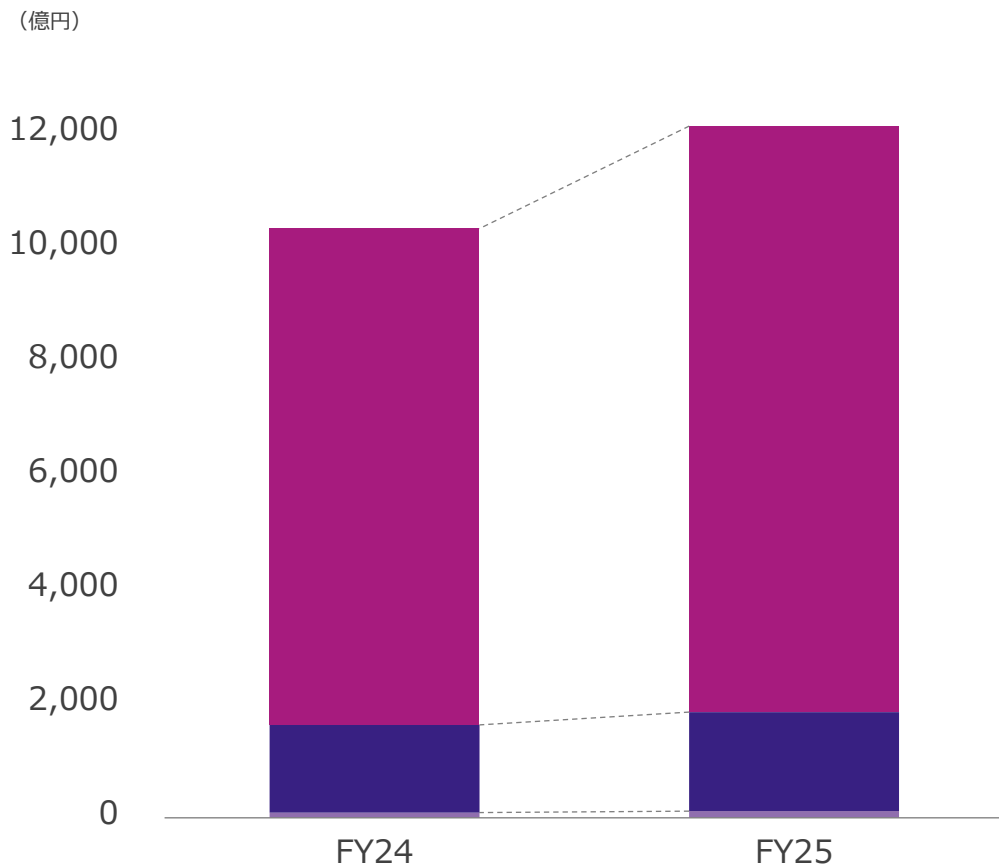
※予想

01. 実績報告

② 2025年度 実績（連結）

事業別：売上高

12,142億円 前年比+17.4%

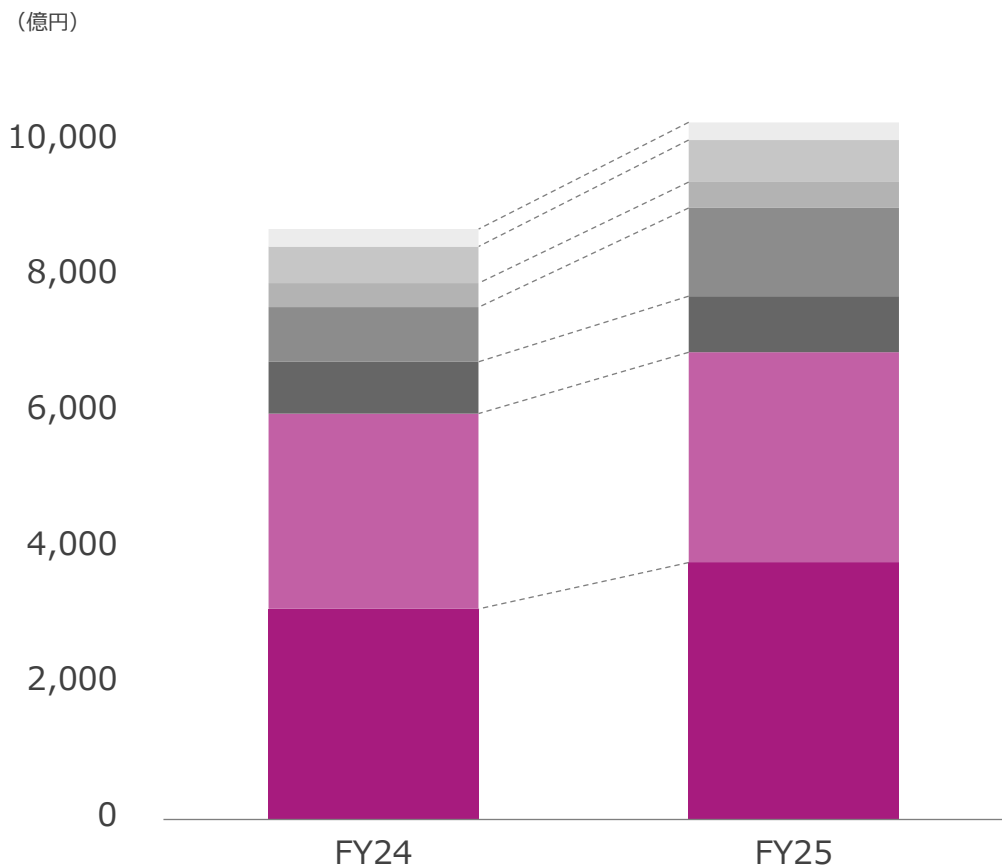


前年比+17.4%

(単位：億円)	FY24		FY25		前年比	
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	増減率
半導体	8,711	84%	10,286	85%	+1,575	+18%
サブセキリティ	1,539	15%	1,739	14%	+200	+13%
CPSソリューション	92	1%	117	1%	+25	+27%
合計	10,342	100%	12,142	100%	+1,800	+17.4%

半導体事業（用途別）：売上高

10,286億円 前年比+18.1%

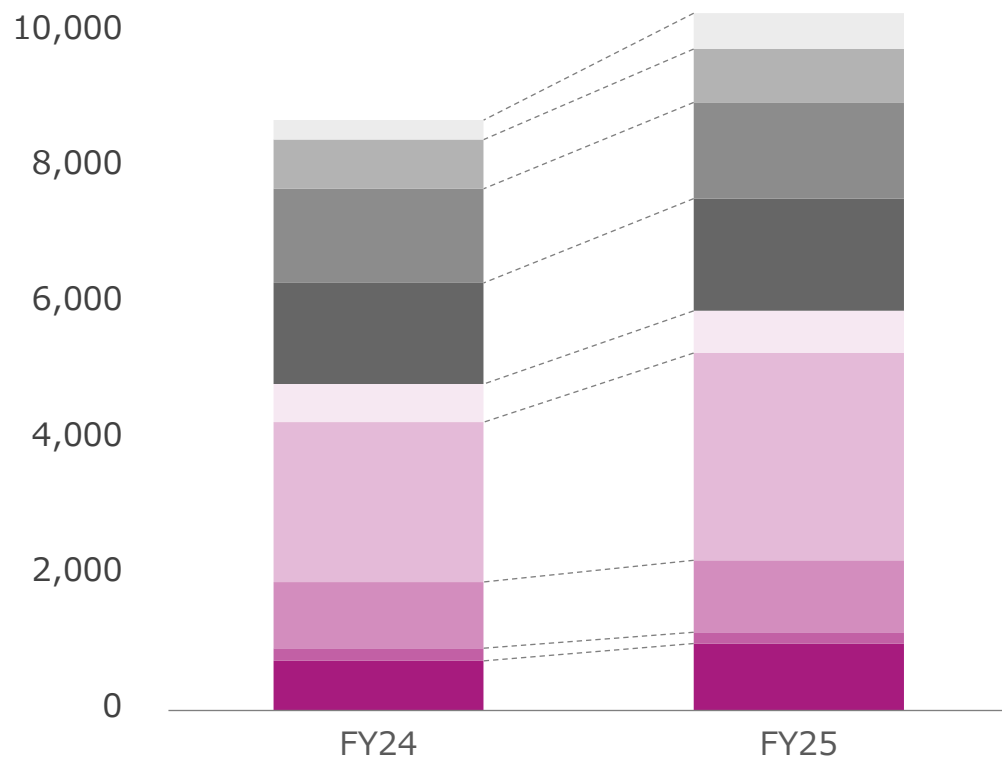


(単位：億円)	FY24		FY25		前年比	
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	増減率
通信端末	257	3%	261	2%	+4	+1%
通信インフラ	541	6%	621	6%	+80	+15%
OA・周辺機器	355	4%	382	4%	+27	+8%
コンピュータ	805	9%	1,301	13%	+496	+62%
民生機器	764	9%	828	8%	+64	+8%
車載	2,882	33%	3,102	30%	+220	+8%
産業機器	3,107	36%	3,791	37%	+684	+22%
合計	8,711	100%	10,286	100%	+1,575	+18.1%

半導体事業 (品目別) : 売上高

10,286億円 前年比+18.1%

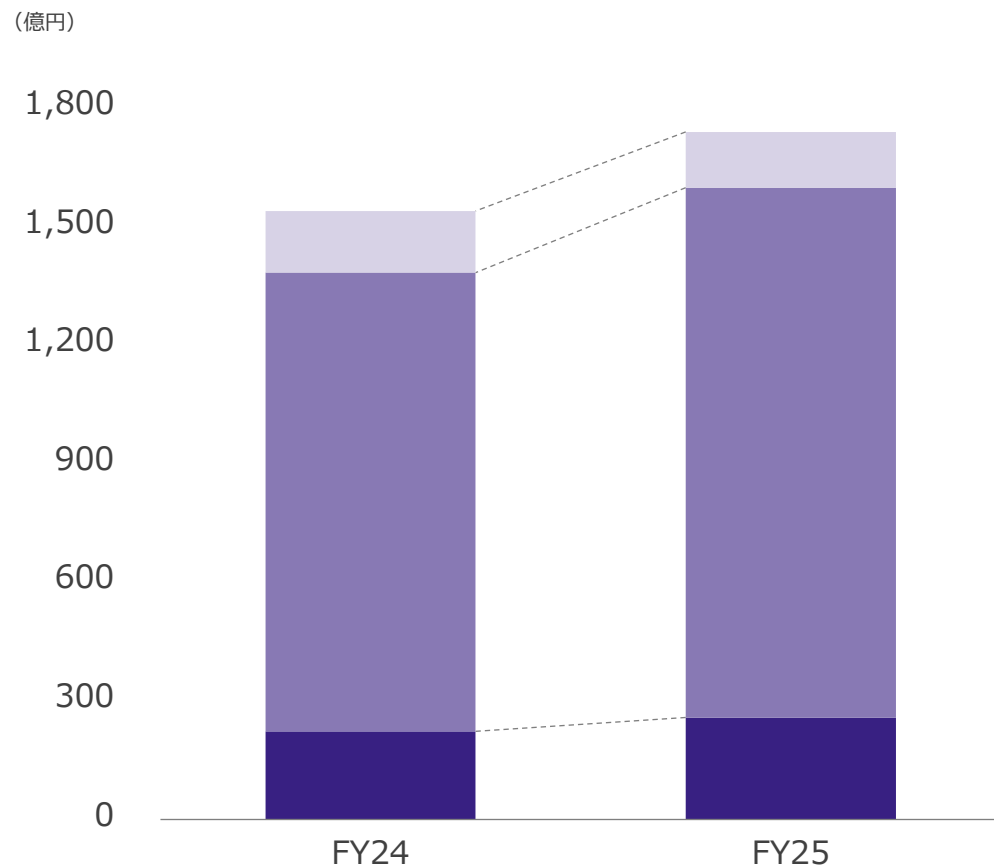
(億円)



(単位: 億円)	FY24		FY25		前年比	
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	増減率
その他	288	3%	528	5%	+240	+83%
電子デバイス	725	8%	788	8%	+63	+9%
パワーIC他	1,389	16%	1,419	14%	+30	+2%
マイコン	1,492	17%	1,656	16%	+164	+11%
メモリー	563	7%	622	6%	+59	+10%
アナログ	2,357	27%	3,058	30%	+701	+30%
ASSP	977	11%	1,062	10%	+85	+9%
ASIC	187	2%	166	2%	▲21	▲11%
PLD	732	9%	988	9%	+256	+35%
合計	8,711	100%	10,286	100%	+1,575	+18.1%

サイバーセキュリティ事業 (品目別) : 売上高

1,739億円 前年比+13.0%



(単位: 億円)	FY24		FY25		前年比	
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	増減率
ハードウェア	156	10%	141	8%	▲15	▲9%
ソフトウェア	1,160	75%	1,340	77%	+180	+16%
サービス	223	15%	258	15%	+35	+16%
合計	1,539	100%	1,739	100%	+200	+13.0%

事業別業績

グループ連結

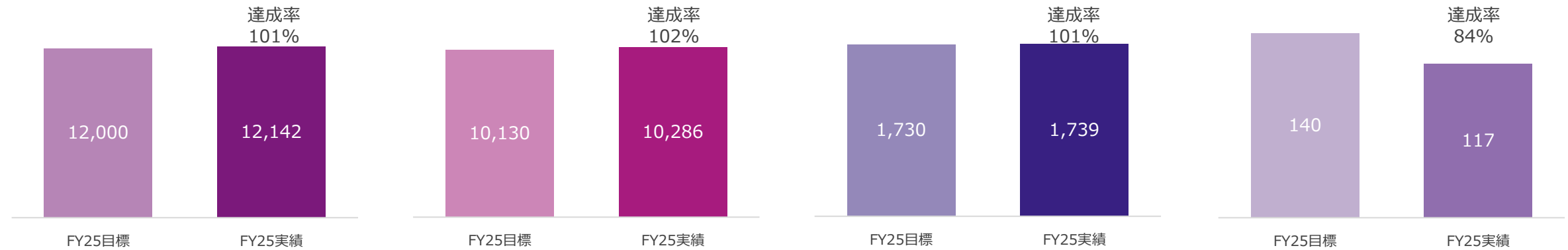
半導体事業

サイバーセキュリティ事業

CPSソリューション事業

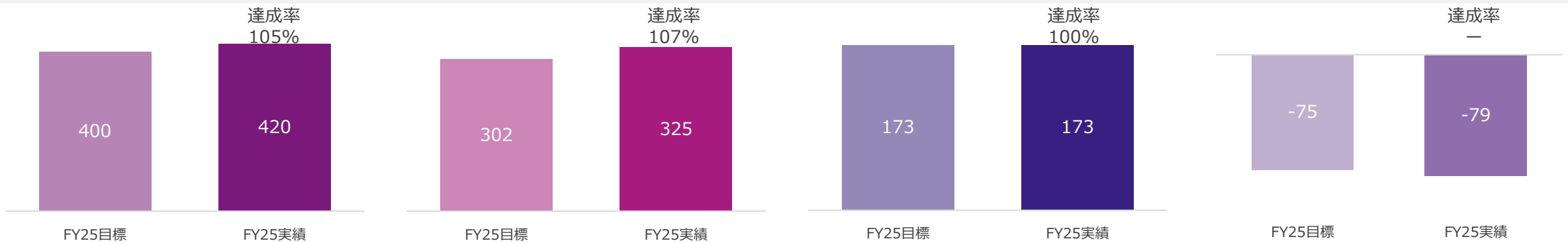
(億円)

売上



(億円)

営業利益



02.中期経営計画（2025年～2027年度）の進捗

- ① 全社
- ② 半導体事業
- ③ サイバーセキュリティ事業
- ④ CPSソリューション事業
- ⑤ 経営基盤強化

事業別レビュー・計画・目標

グループ連結

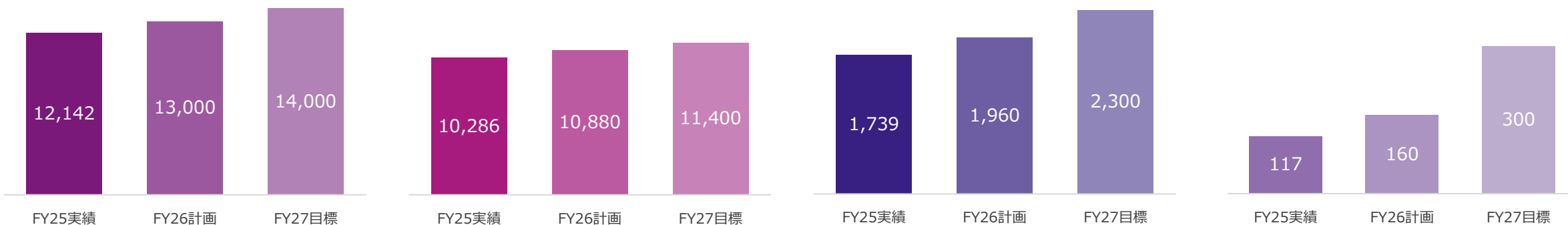
半導体事業

サイバーセキュリティ事業

CPSソリューション事業

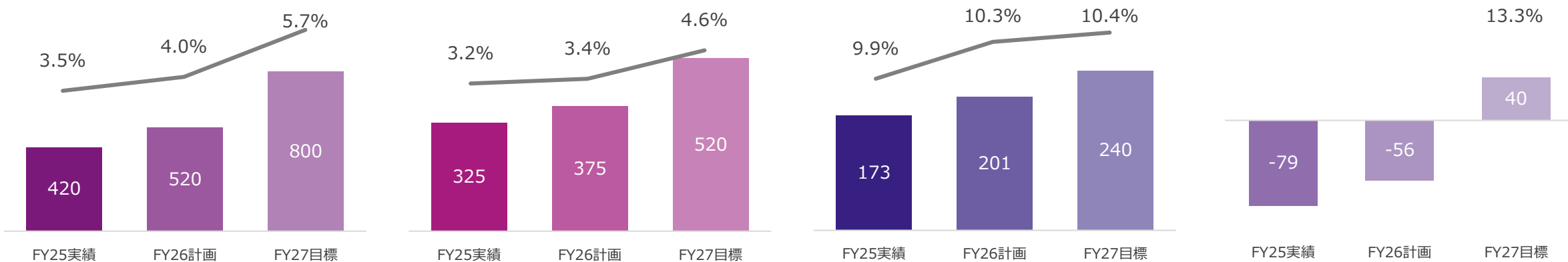
(億円)

売上



(億円)

営業利益



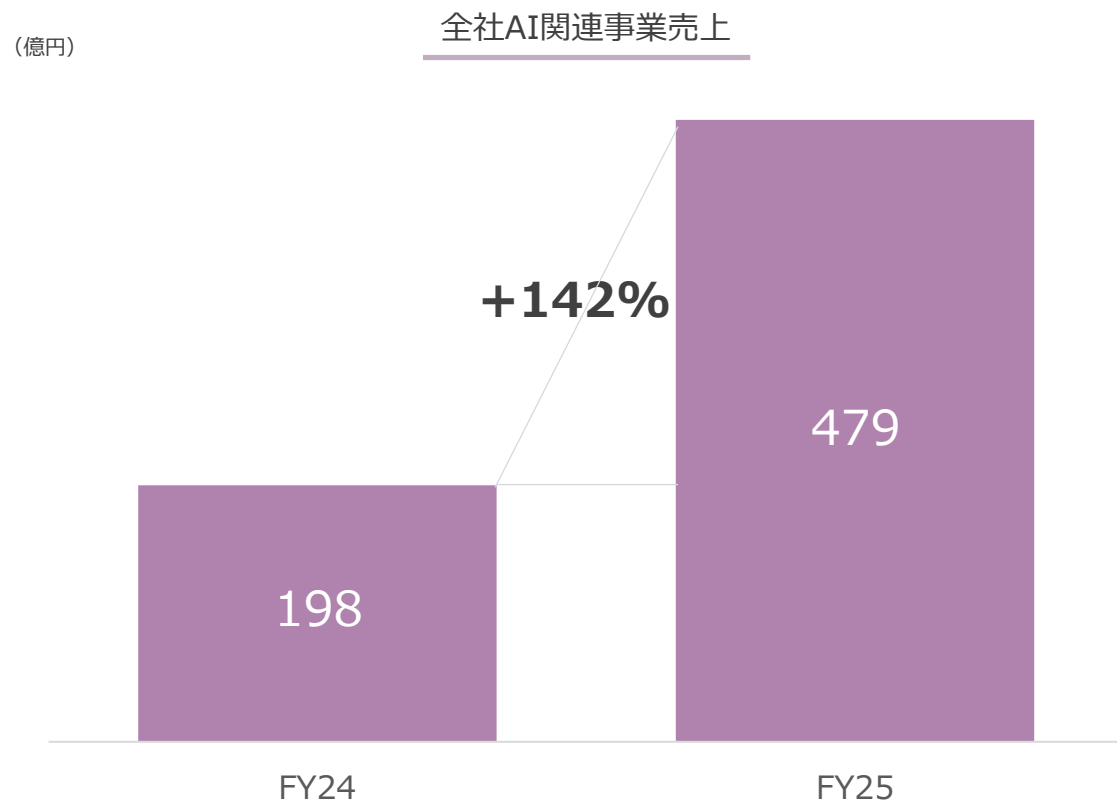
ビジネスモデル変革・将来事業

サービス・ソリューションモデルが128億円、将来事業が117億円

	半導体事業	サイバーセキュリティ事業 (旧ネットワーク事業)	CPSソリューション事業
			将来事業 117億円
サービス・ソリューションモデル	ビジネスモデル変革 128億円		
高付加価値 ディストリビューション モデル	現在の収益のコア		

全社AI戦略

AI関連事業が前年比+142%成長



AI関連事業全体

前年比+142%

- ・ インフラ系AI商材、システム系AI商材が大きく成長

インフラ系AI商材

前年比+155%

- ・ AIサーバが好調
- ・ データセンター向け高速ネットワーク機器が好調

前年比+131%

前年比+165%

システム系AI商材

前年比+110%

- ・ AI開発・運用のためのソフトウェア関連製品が好調

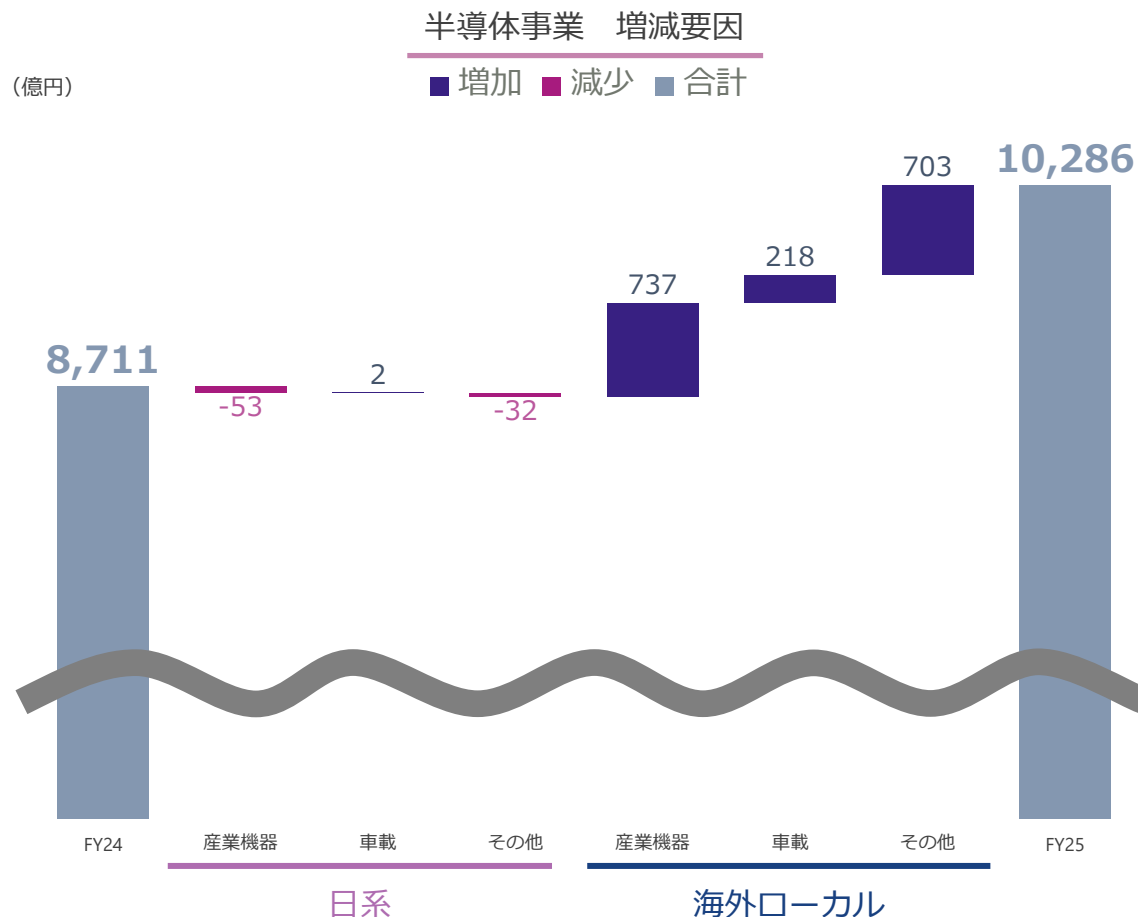
前年比+144%

02.中期経営計画（2025年～2027年度）の進捗

- ① 全社
- ② 半導体事業
- ③ サイバーセキュリティ事業
- ④ CPSソリューション事業
- ⑤ 経営基盤強化

半導体事業の増減要因

前年比1,578億円増（+18%） 国内市場はフラット、海外が成長



日系企業向け

前年比▲1%

- 産業機器 前年比▲3%
半導体製造装置は増加、上期の在庫調整の影響もあり微減
- 車載 前年比+0%
顧客の減産の影響、商流移管やウエハー販売によりフラット
- その他 前年比▲1%
在庫調整の影響もあり微減、AI関連で増加

海外ローカル企業向け

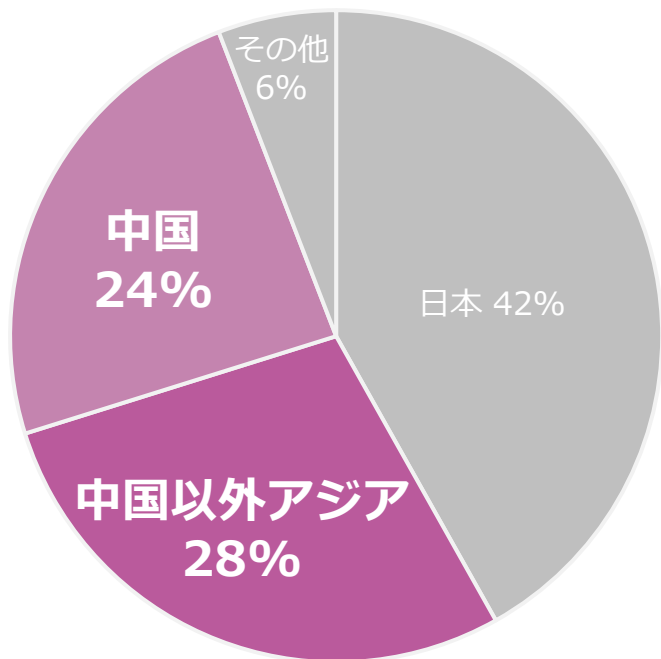
前年比+69%

- 産業機器 前年比+74%
商流移管に加え市場も回復傾向
- 車載 前年比+53%
商流移管により増加
- その他 前年比+69%
AIサーバー向けに需要が増加

成長国への重点投資

中国（+30%）、韓国（+112%）、インド（+26%）が高成長

半導体事業 地域別売上構成比



中国以外アジア

前年比+48%

- 韓国が成長
- インドが成長

前年比+112%

前年比+26%

中国

前年比+30%

- 中国系半導体商材を8件新規契約
- 中国系半導体商材の売上

前年比+43%

成長市場の継続強化

産機、車載が順調に成長、AI関連は大きく成長



産業機器

前年比

+22.0%



車載

+7.7%



AI関連 ※

+147.3%

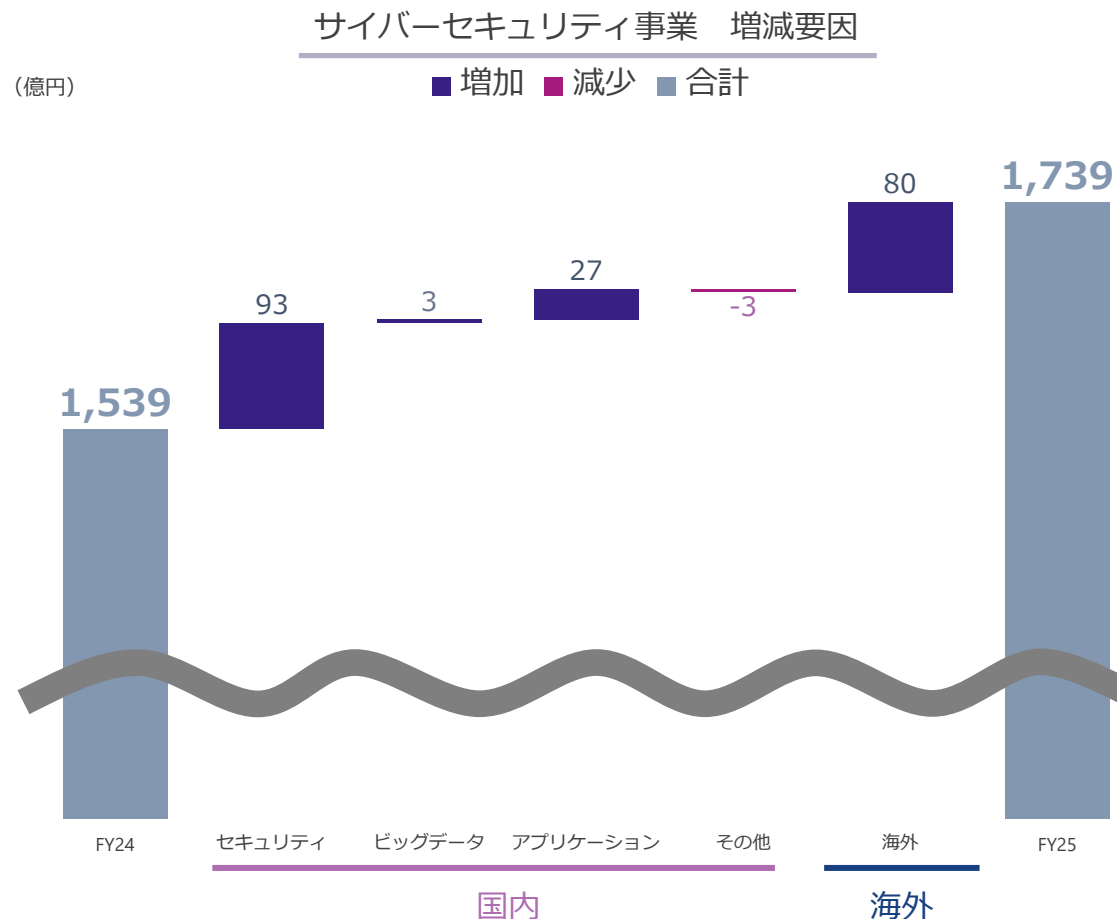
※ 半導体関連のAI商材のみを抽出

02.中期経営計画（2025年～2027年度）の進捗

- ① 全社
- ② 半導体事業
- ③ サイバーセキュリティ事業
- ④ CPSソリューション事業
- ⑤ 経営基盤強化

サイバーセキュリティ事業の増減要因

前年比200億円増（+13%）、全てのフォーカス市場で成長



国内

前年比+12%

- セキュリティ
前年比+13%
エンドポイント、Webアプリケーション、クラウドセキュリティを中心に成長
- ビッグデータ
前年比+3%
上半期のマイナスから持ち直し成長
- アプリケーション
前年比+22%
クラウドアプリケーションを中心に成長

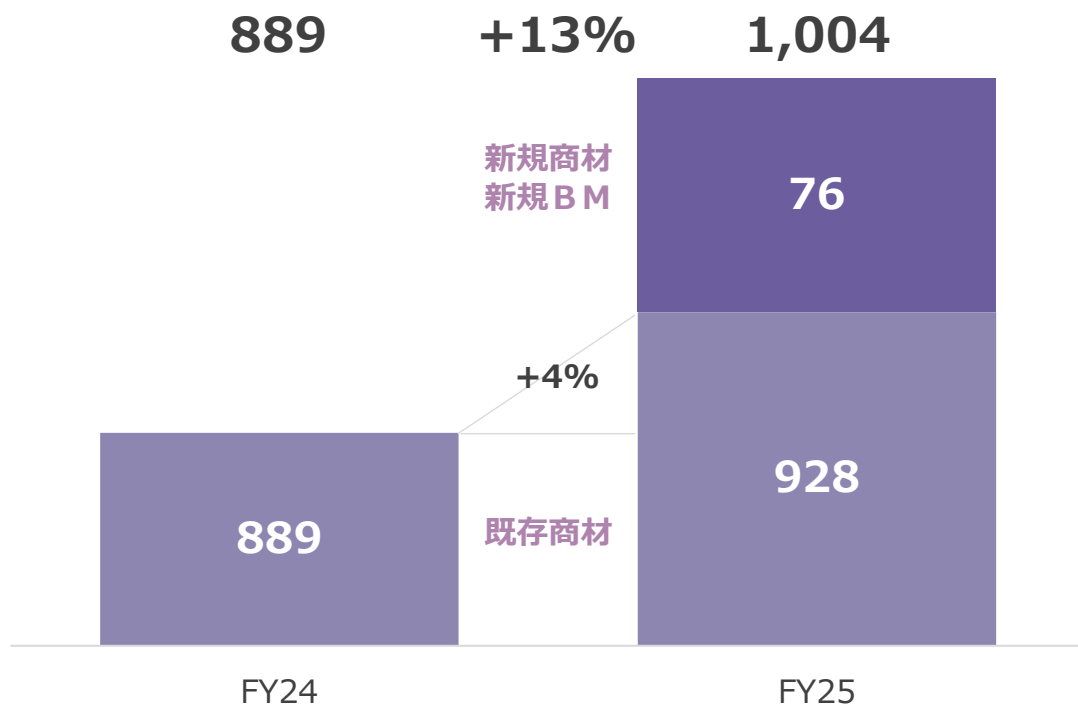
海外

前年比+15%

- インド
前年比+91%
複数の大型案件獲得により大きく成長
- タイ/マレーシア/フィリピン/インドネシア/オーストラリア
前年比+11~36%
各国における取り扱い主力製品が順調に成長

高付加価値ディストリビューションモデルの拡大（国内）

前年比+13%の成長、新規商材・新規販売モデルの立ち上げで76億円

サイバーセキュリティ事業（国内） 高付加価値ディストリビューション売上
(億円)

国内ディストリビューション全体 前年比+13%

- 新規商材、新規ビジネスモデルの順調な立ち上がり
- 既存商材の成長

新規商材・新規販売モデル 76億円

- 複数の新規商材において短期の立ち上げに成功
- 新しい販売モデルとしてクラウドプラットフォームを販売チャネルとするマーケットプレイスモデルにおいて短期の立ち上げに成功

既存商材 前年比+4%

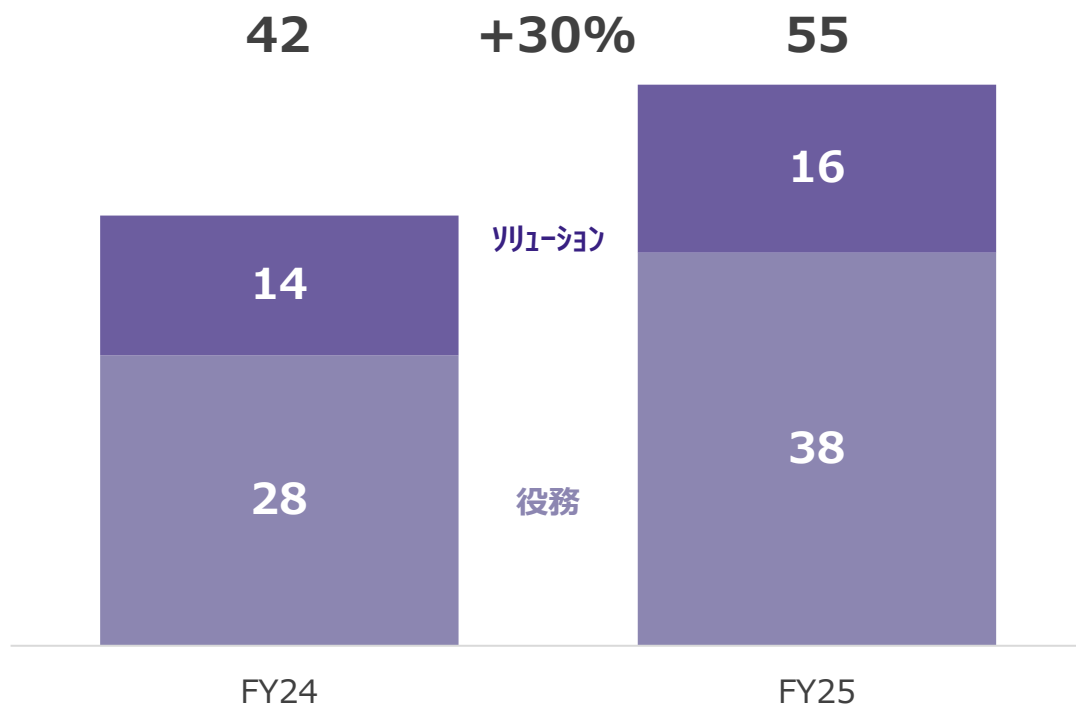
- 売上上位5プロダクトの合計 前年比+19%
- サブスクリプションビジネス 前年比+15%

サービス・ソリューションの拡大（国内）

サービス・ソリューション全体で55億円（前年比+30%）

サイバーセキュリティ事業（国内） サービス・ソリューション売上

（億円）



自社ソリューション

前年比+20%

- ASM（Attack Surface Management）を中心に自社ソリューションが成長

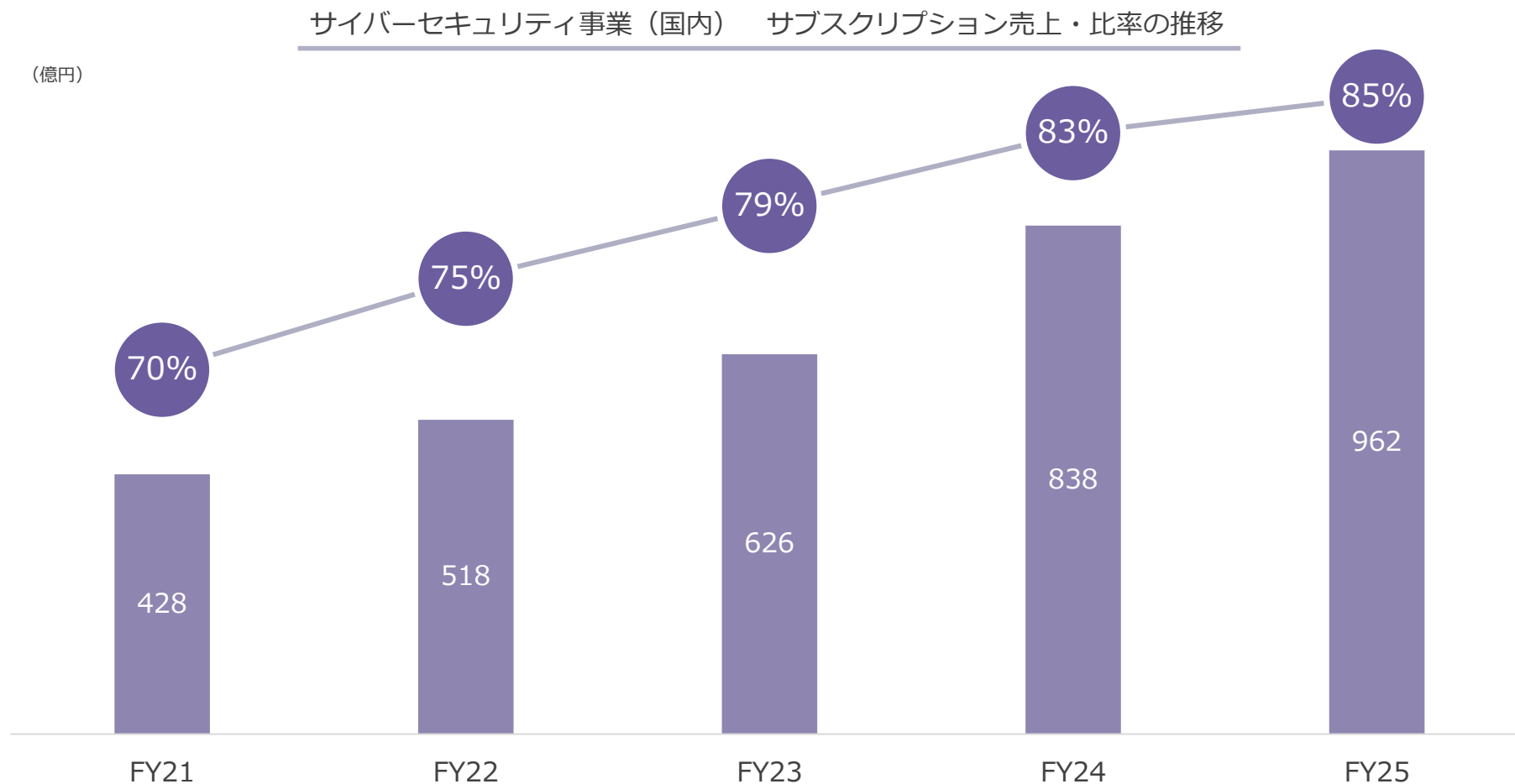
役務

前年比+35%

- 製品販売時に提供する構築支援、運用支援のサービスが成長

サブスクリプションの拡大（国内）

サブスクリプション比率が85%に拡大

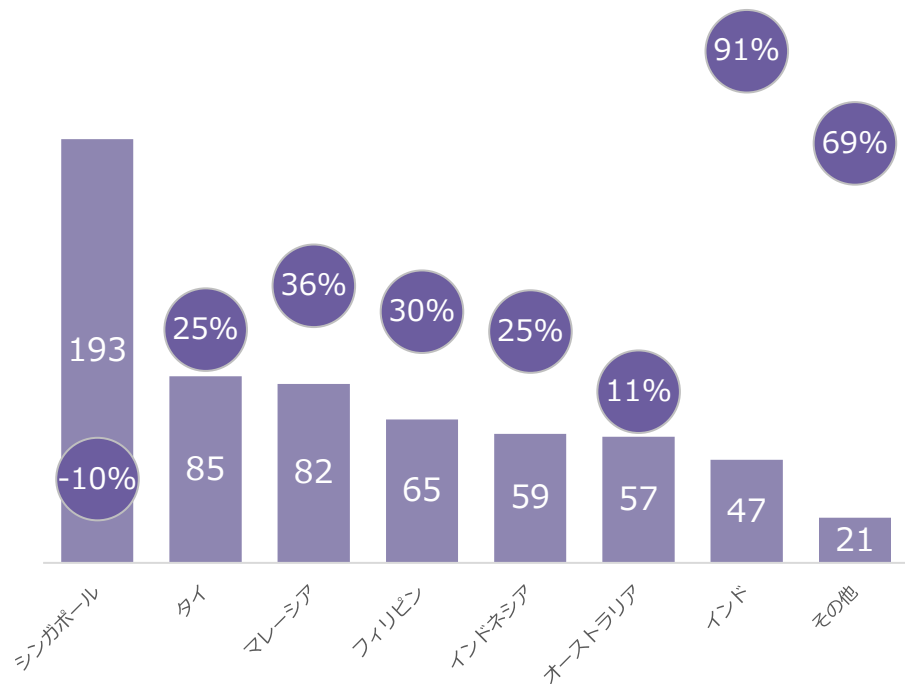


サイバーセキュリティ事業（海外）

タイ、マレーシア、フィリピン、インドネシア、オーストラリア、インドが成長

サイバーセキュリティ事業（海外）国別売上・前年比

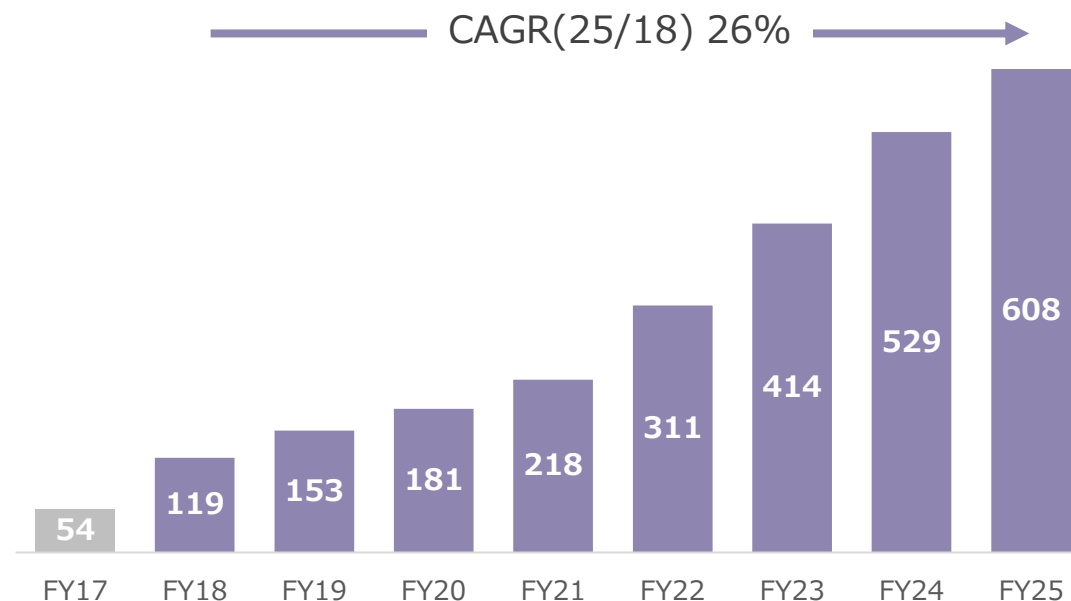
(億円)



※ %表記は前年比成長率

サイバーセキュリティ事業（海外）売上推移

(億円)



※ FY17は下期より連結

02.中期経営計画（2025年～2027年度）の進捗

- ① 全社
- ② 半導体事業
- ③ サイバーセキュリティ事業
- ④ CPSソリューション事業
- ⑤ 経営基盤強化

Smart City & Mobility

スマートモビリティ関連売上43億円（前年比+10%）

自社モビリティソリューション

公道自動運転の先駆け



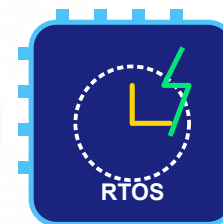
everfleet

技術インテリジェンス
公道自動運転ノウハウ
Level4認証取得等のノウハウ
信頼・ブランド

FY25
15億円

高付加価値ディストリビューション
& インテグレーション

半導体・SWの技術商社の強み



FY25
28億円

Smart Manufacturing

スマートマニュファクチャリング関連売上13億円（前年比+86%）

軸となるプロダクト

技術商社の強みと自社開発力

自社プロダクト

 DSF CYCLONE

高付加価値
ディストリビューション



軸となる強いプロダクト
製造業のドメインナレッジ
半導体事業による顧客基盤

FY25
5億円

コンサルティング
& インテグレーション

実装力を生かしたインテグレーション



FY25
7億円

02.中期経営計画（2025年～2027年度）の進捗

- ① 全社
- ② 半導体事業
- ③ サイバーセキュリティ事業
- ④ CPSソリューション事業
- ⑤ 経営基盤強化

ブランディング戦略強化（コーポレートブランディング）

テレビ・ラジオCM、デジタル広告、交通広告をはじめとする広告と認知度向上

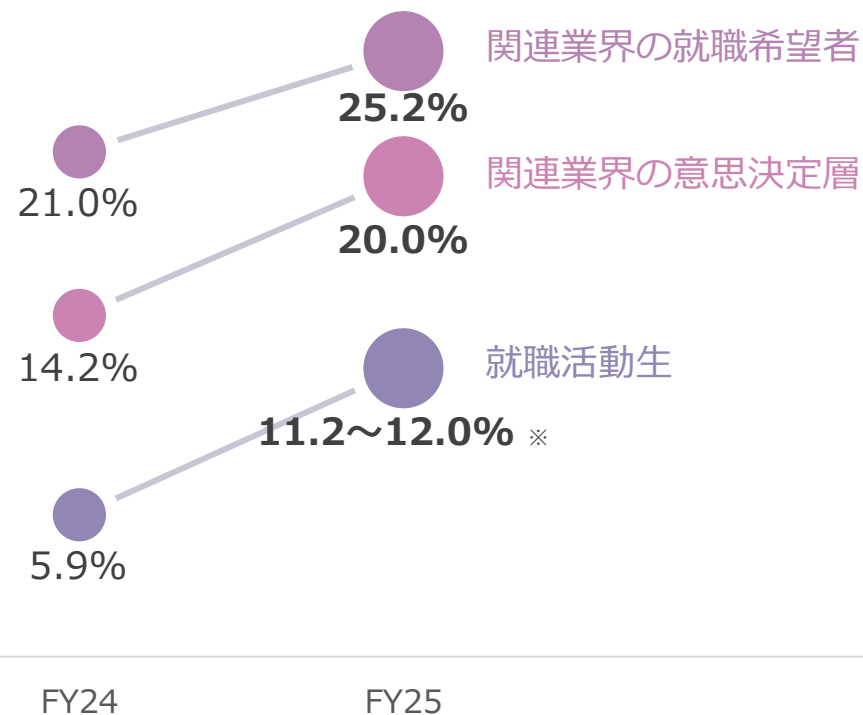
テレビCM（テレビ朝日『サタデーSTATION』等）



CM特設Webページ

詳細はこちらのQRコードよりご覧いただけます。
([リンク](#))

企業認知度

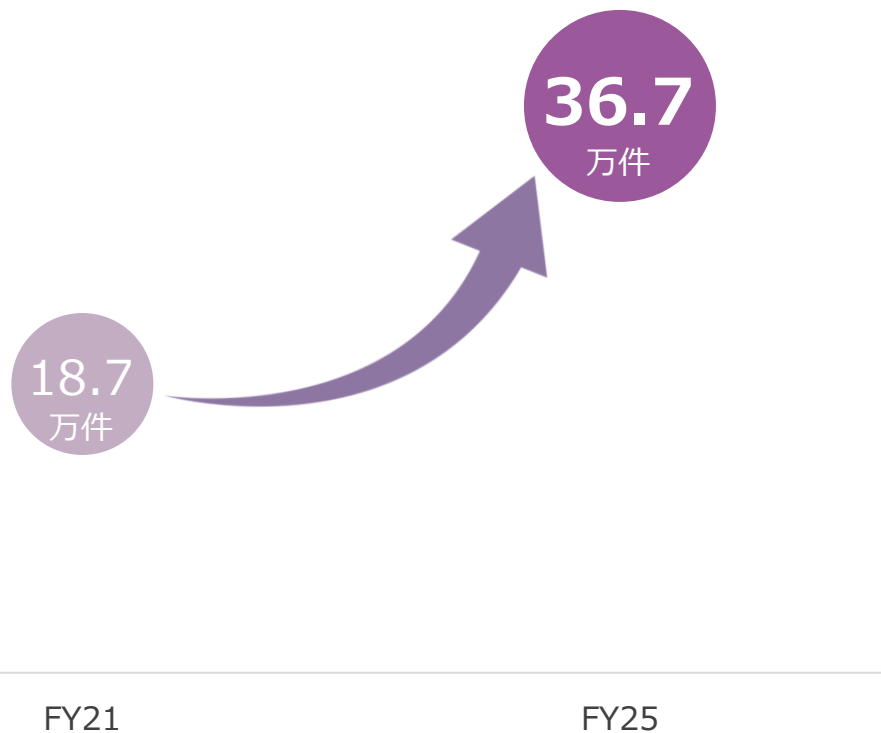


楽天インサイト株式会社による調査
※ 理系学生が12%、文系学生が11.2%

ブランディング戦略強化（マーケティング）

4年間でハウスリストが約2倍、36万件超に

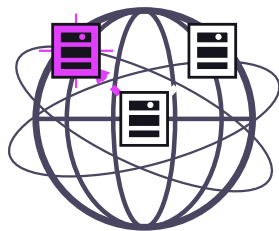
ハウスリスト 保有顧客情報件数



Macnica Exponential Technology 2026（400社730名参加）
2026年2月にTAKANAWA GATEWAY Convention Center で開催

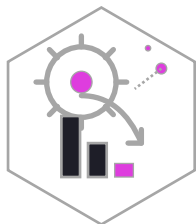


IT/DX戦略強化



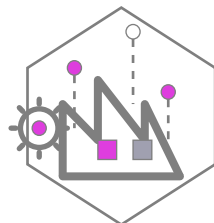
基幹システムのグローバル統一

- 欧州拠点への導入完了
- アジア地域への展開プロジェクトを開始
- グローバルでのサポート体制構築



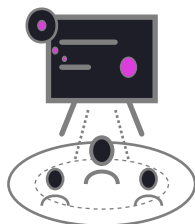
業務自動化によるコスト削減

- RPA（UiPath）による削減効果 約 1 億円
- プロセスマイニング（Celonis）による削減効果 約 1.2 億円



Digital Execution Factory（社内DX環境）の活用

- アイデア登録数 129件
- アプリケーション開発数 25件



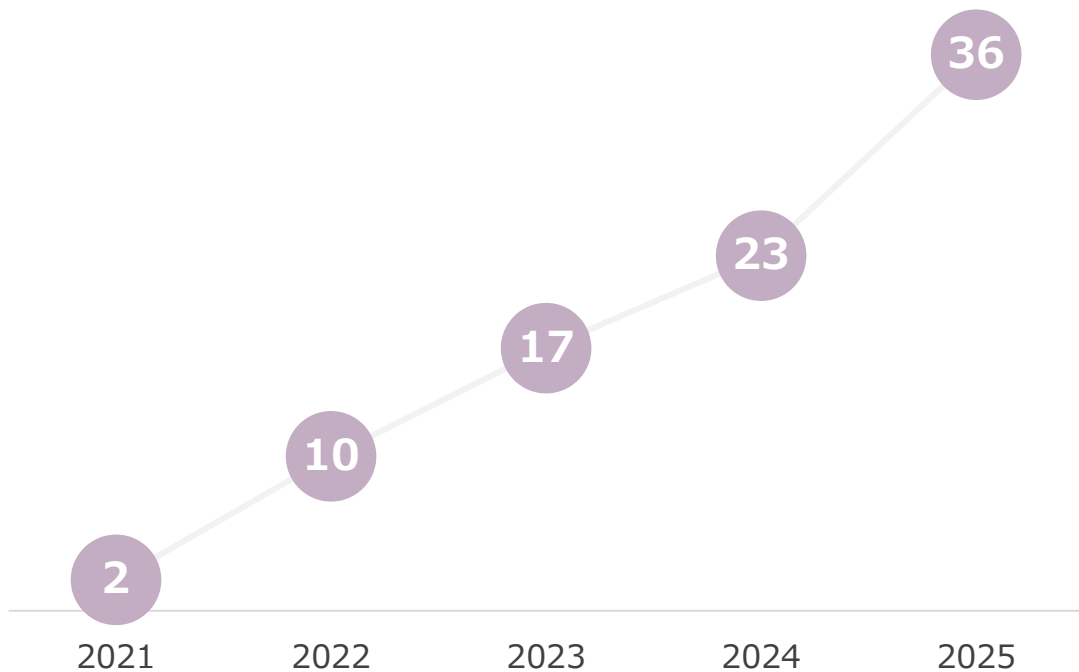
DX人財育成

- Microsoft Power Platform 330人 前年比+231人
- RPA（UiPath） 104人 前年比+81人

サステナビリティ

サステナビリティの継続的な活動によって外部評価が向上

CSAスコア



環境・人権に関する外部評価

		FY24	FY25
CDP	気候変動	B	A-
	水セキュリティ	B-	B
	サプライヤーエンゲージメント	A-	A
EcoVadis	総合	37	46

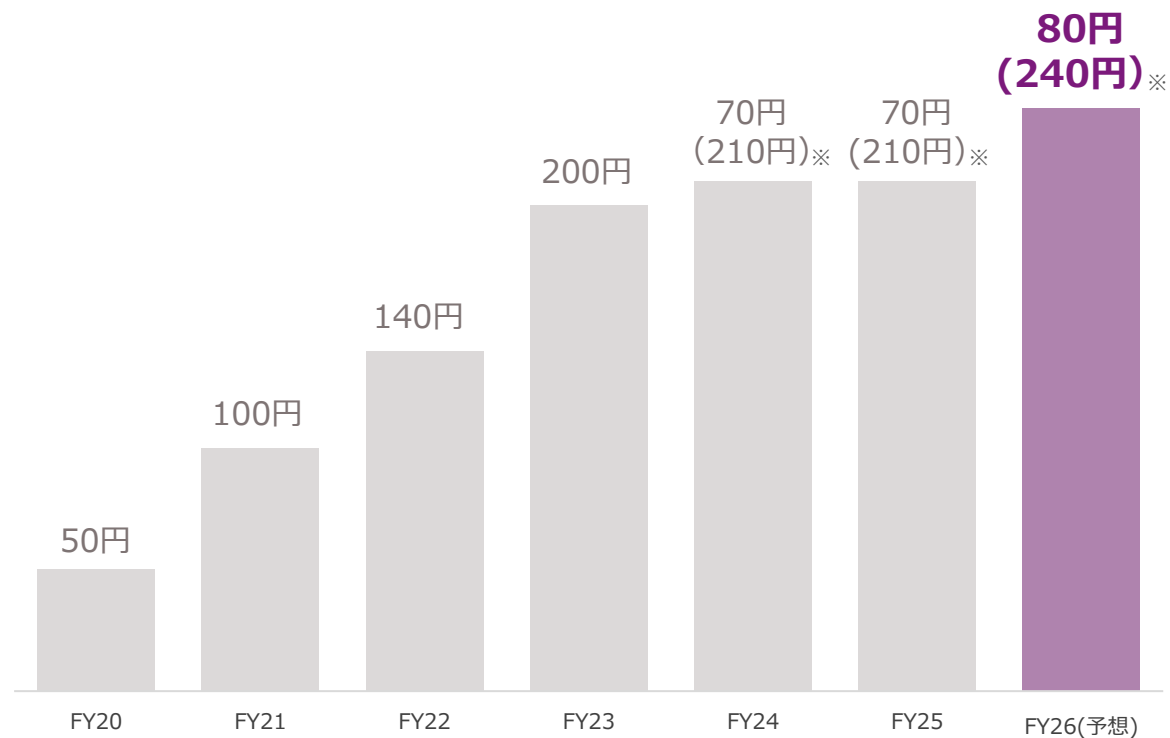
株主還元

株主還元の方針

総還元性向 **40-50%**

DOE **5%**

1株当たり年間配当金の推移



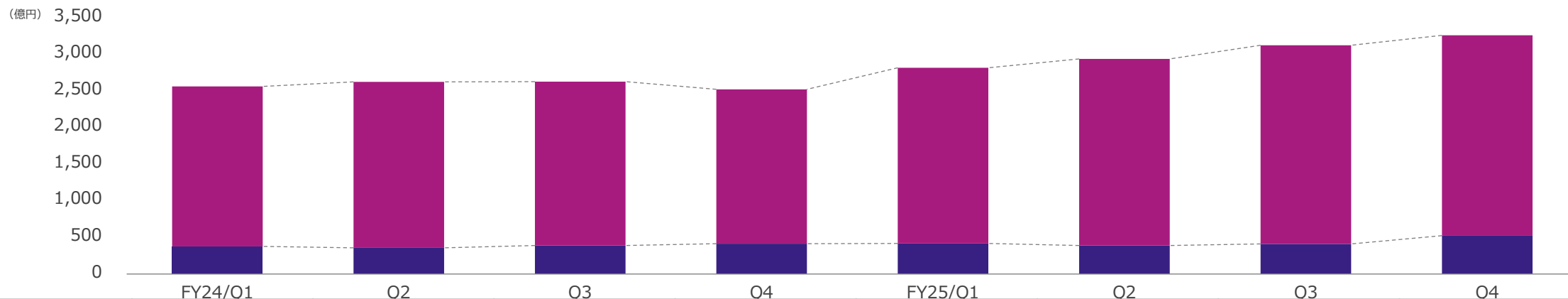
※ 1株あたり年間配当金額は分割前の金額に換算

03. Appendix

① 四半期推移

03. Appendix

四半期推移 セグメント別：売上高

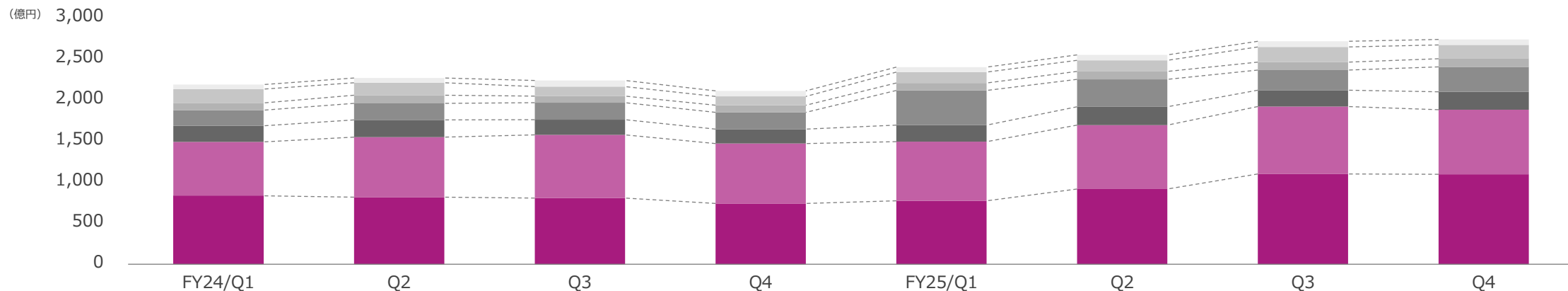


		FY24/O1		O2		O3		O4		FY25/O1		O2		O3		O4	
実績 構成比 (億円 %)	半導体	2,187	85%	2,268	86%	2,237	85%	2,111	84%	2,400	85%	2,548	87%	2,715	87%	2,737	84%
	サイバーセキュリティ	376	15%	358	14%	391	15%	413	16%	417	15%	390	13%	412	13%	524	16%

YoY QoQ	半導体	▲13%	+13%	▲6%	+4%	+1%	▲1%	+9%	▲6%	+10%	+14%	+12%	+6%	+21%	+7%	+30%	+1%
	サイバーセキュリティ	+32%	+10%	+38%	▲5%	+21%	+9%	+21%	+6%	+11%	+1%	+9%	▲6%	+5%	+6%	+27%	+27%

03. Appendix

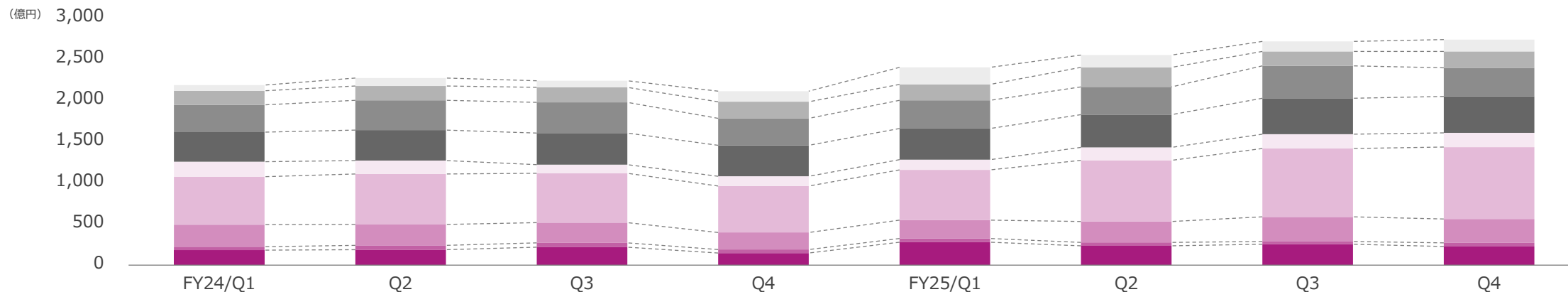
四半期推移 半導体セグメント（用途別）：売上高



実績 構成比 (億円 %)		FY24/Q1		Q2		Q3		Q4		FY25/Q1		Q2		Q3		Q4	
		売上	比率	売上	比率	売上	比率	売上	比率	売上	比率	売上	比率	売上	比率	売上	比率
実績 構成比 (億円 %)	通信端末	56	3%	59	3%	74	3%	68	3%	59	2%	65	3%	69	3%	67	2%
	通信インフラ	167	8%	150	7%	116	5%	107	5%	134	6%	137	5%	184	7%	168	6%
	OA・周辺機器	89	4%	100	4%	79	4%	87	4%	90	4%	97	4%	97	4%	99	4%
	コンピュータ	191	9%	203	9%	208	9%	204	10%	422	18%	332	13%	245	9%	305	11%
	民生機器	195	9%	209	9%	186	8%	176	8%	202	8%	224	9%	199	7%	216	8%
	車載	656	30%	730	32%	768	34%	729	35%	721	30%	779	31%	821	30%	788	29%
	産業機器	834	38%	817	36%	806	36%	740	35%	771	32%	915	36%	1,099	40%	1,094	40%
YoY QoQ	通信端末	▲25%	+9%	+0%	+5%	+36%	+26%	+33%	▲8%	+6%	▲13%	+11%	+10%	▲7%	+6%	▲1%	▲3%
	通信インフラ	▲28%	+14%	▲9%	▲10%	▲36%	▲23%	▲27%	▲8%	▲20%	+25%	▲9%	+2%	+59%	+35%	+57%	▲9%
	OA・周辺機器	▲6%	+26%	+23%	+12%	+7%	▲21%	+23%	+11%	+1%	+3%	▲3%	+9%	+23%	▲0%	+14%	+2%
	コンピュータ	+9%	+22%	▲16%	+7%	+46%	+3%	+30%	▲2%	+122%	+108%	+64%	▲22%	+18%	▲26%	+50%	+25%
	民生機器	+3%	+28%	+9%	+7%	+17%	▲11%	+16%	▲6%	+4%	+15%	+7%	+11%	+7%	▲11%	+23%	+8%
	車載	+43%	+29%	+42%	+11%	+36%	+5%	+44%	▲5%	+10%	▲1%	+7%	+8%	+7%	+5%	+8%	▲4%
	産業機器	▲35%	▲3%	▲30%	▲2%	▲22%	▲1%	▲14%	▲8%	▲8%	+4%	+12%	+19%	+37%	+20%	+48%	▲1%

03. Appendix

四半期推移 半導体セグメント（品目別）：売上高

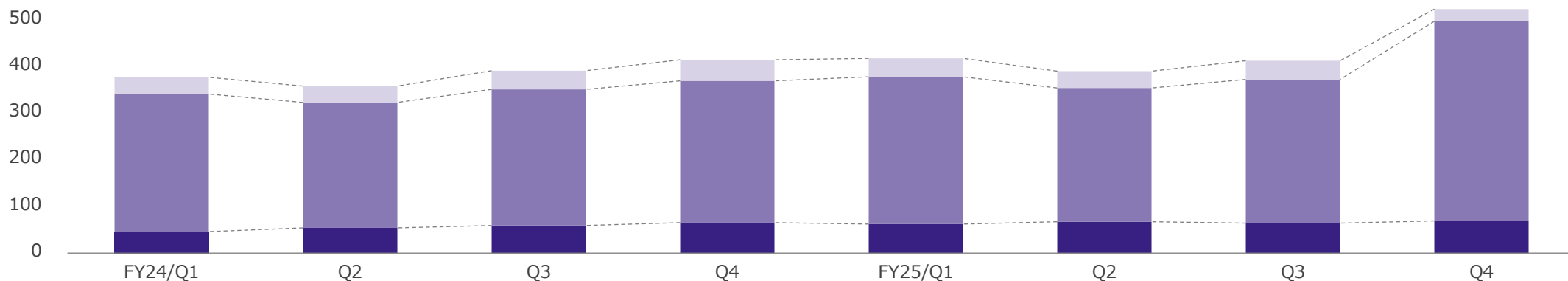


		FY24/Q1		Q2		Q3		Q4		FY25/Q1		Q2		Q3		Q4	
実績 構成比 (億円 %)	その他	69	3%	96	4%	78	3%	129	6%	206	9%	149	6%	123	5%	144	5%
	電子デバイス	173	8%	173	8%	184	8%	201	10%	194	8%	236	9%	174	6%	198	7%
	パワーIC他	329	15%	363	16%	370	17%	327	15%	341	14%	337	13%	393	14%	348	13%
	マイコン	360	16%	370	16%	386	17%	376	18%	378	16%	398	16%	437	16%	442	16%
	メモリー	181	8%	162	7%	103	5%	118	6%	124	5%	155	6%	172	6%	172	6%
	アナログ	583	27%	611	27%	599	27%	564	27%	611	25%	744	29%	830	31%	874	32%
	ASSP	269	12%	255	11%	245	11%	207	10%	222	9%	254	10%	298	11%	289	11%
	ASIC	41	2%	52	2%	52	2%	42	2%	45	2%	41	2%	35	1%	45	2%
	PLD	181	8%	188	8%	219	10%	147	7%	278	12%	234	9%	253	9%	225	8%
YoY QoQ	その他	+3%	▲18%	▲39%	+38%	+27%	▲18%	+52%	+65%	+197%	+59%	+56%	▲28%	+57%	▲18%	+12%	+18%
	電子デバイス	+14%	+44%	+32%	▲0%	+60%	+7%	+68%	+9%	+12%	▲3%	+37%	+22%	▲5%	▲26%	▲1%	+13%
	パワーIC他	▲6%	+1%	▲1%	+10%	+0%	+2%	+0%	▲12%	+4%	+4%	▲7%	▲1%	+6%	+17%	+6%	▲12%
	マイコン	+2%	+23%	+10%	3%	+12%	+4%	+28%	▲3%	+5%	+1%	+8%	+5%	+13%	+10%	+18%	+1%
	メモリー	+30%	+33%	+43%	▲11%	▲11%	▲37%	▲13%	+15%	▲31%	+5%	▲4%	+25%	+68%	+11%	+46%	+0%
	アナログ	▲19%	+14%	▲4%	+5%	+2%	▲2%	+10%	▲6%	+5%	+8%	+22%	+22%	+39%	+12%	+55%	+5%
	ASSP	▲19%	+8%	▲20%	▲5%	▲27%	▲4%	▲17%	▲16%	▲18%	+7%	▲1%	+14%	+22%	+18%	+40%	▲3%
	ASIC	▲46%	▲5%	+47%	+26%	+28%	+1%	▲4%	▲21%	+9%	+8%	▲21%	▲8%	▲33%	▲15%	+8%	+29%
	PLD	▲42%	+3%	▲43%	+4%	▲9%	+17%	▲17%	▲33%	+54%	+90%	+25%	▲16%	+16%	+8%	+53%	▲11%

03. Appendix

四半期推移 サイバーセキュリティセグメント（品目別）：売上高

(億円)

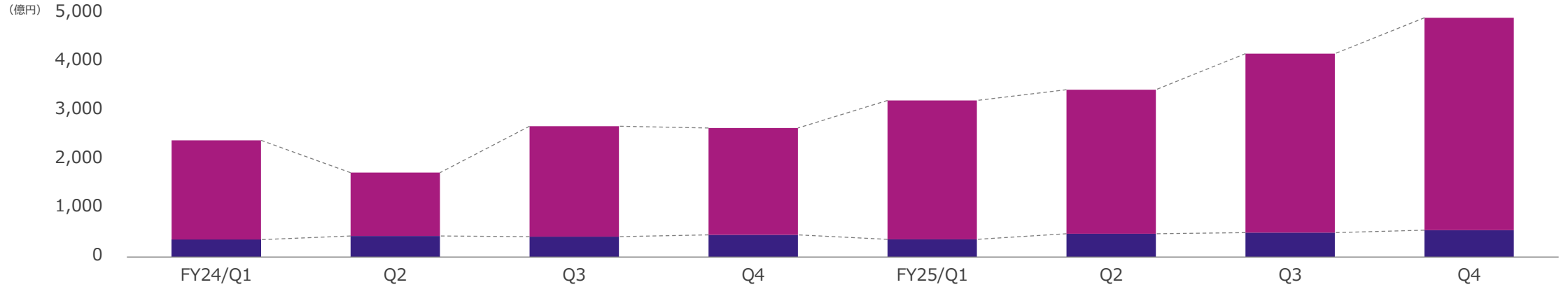


実績 構成比 (億円 %)	品目	FY24/Q1		Q2		Q3		Q4		FY25/Q1		Q2		Q3		Q4	
		売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比
実績 構成比 (億円 %)	ハードウェア	36	10%	35	10%	40	10%	45	11%	39	9%	36	9%	40	10%	26	5%
	ソフトウェア	295	78%	269	75%	292	75%	304	74%	316	76%	287	74%	308	75%	428	82%
	サービス	46	12%	54	15%	59	15%	65	16%	62	15%	67	17%	64	16%	69	13%

YoY QoQ	品目	FY24/Q1		Q2		Q3		Q4		FY25/Q1		Q2		Q3		Q4	
		増減率	構成比	増減率	構成比	増減率	構成比	増減率	構成比	増減率	構成比	増減率	構成比	増減率	構成比	増減率	構成比
YoY QoQ	ハードウェア	▲5%	+2%	+1%	▲1%	▲6%	+14%	+28%	+12%	+9%	▲13%	+3%	▲7%	+1%	+11%	▲42%	▲35%
	ソフトウェア	+45%	+15%	+49%	▲9%	+26%	+9%	+18%	+4%	+7%	+4%	+7%	▲9%	+5%	+7%	+41%	+39%
	サービス	+5%	▲8%	+24%	+18%	+25%	+9%	+29%	+10%	+35%	▲4%	+23%	+8%	+8%	▲5%	+7%	+9%

03. Appendix

四半期推移 セグメント別：受注高



Segment	FY24/Q1		Q2		Q3		Q4		FY25/Q1		Q2		Q3		Q4	
	Value	%	Value	%	Value	%	Value	%	Value	%	Value	%	Value	%	Value	%
半導体	2,039	85%	1,301	75%	2,263	84%	2,195	83%	2,851	89%	2,957	86%	3,674	88%	4,360	89%
サービス	357	15%	430	25%	420	16%	453	17%	362	11%	477	14%	499	12%	551	11%

Segment	FY24/Q1		Q2		Q3		Q4		FY25/Q1		Q2		Q3		Q4	
	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ
半導体	+13%	+36%	+6%	▲36%	+65%	+74%	+46%	▲3%	+40%	+30%	+127%	+4%	+62%	+24%	+99%	+19%
サービス	+31%	▲3%	+48%	+20%	+21%	▲2%	+22%	+8%	+1%	▲20%	+11%	+32%	+19%	+4%	+22%	+10%

03. Appendix

四半期推移 セグメント別：受注残高

(億円)

8,000
6,000
4,000
2,000
0

FY24/Q1 Q2 Q3 Q4 FY25/Q1 Q2 Q3 Q4

実績 構成比 (億円 %)	半導体	FY24/Q1		Q2		Q3		Q4		FY25/Q1		Q2		Q3		Q4	
		5,683	93%	4,715	90%	4,742	90%	4,827	89%	5,277	91%	5,686	90%	6,645	91%	8,268	92%
サービス セキュリティ	427	7%	499	10%	528	10%	568	11%	513	9%	600	10%	687	9%	715	8%	

YoY QoQ	半導体	FY24/Q1		Q2		Q3		Q4		FY25/Q1		Q2		Q3		Q4	
		▲28%	▲3%	▲30%	▲17%	▲19%	+1%	▲17%	+2%	▲7%	+9%	+21%	+8%	+40%	+17%	+71%	+24%
サービス セキュリティ	+18%	▲4%	+27%	+17%	+26%	+6%	+27%	+8%	+20%	▲10%	+20%	+17%	+30%	+15%	+26%	+4%	

MACNICA